



华冠半导体

广东华冠半导体有限公司

Guangdong Huaguan Semiconductor Co., Ltd.

制图 赖谊成

审阅 罗云龙

核准 林钟涛

SOP-8 (B)

文件名称:
HG-SOP8 (B)

文件编号:
HGWXT-230006B

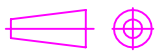
版本 V1.0

比例 1:1

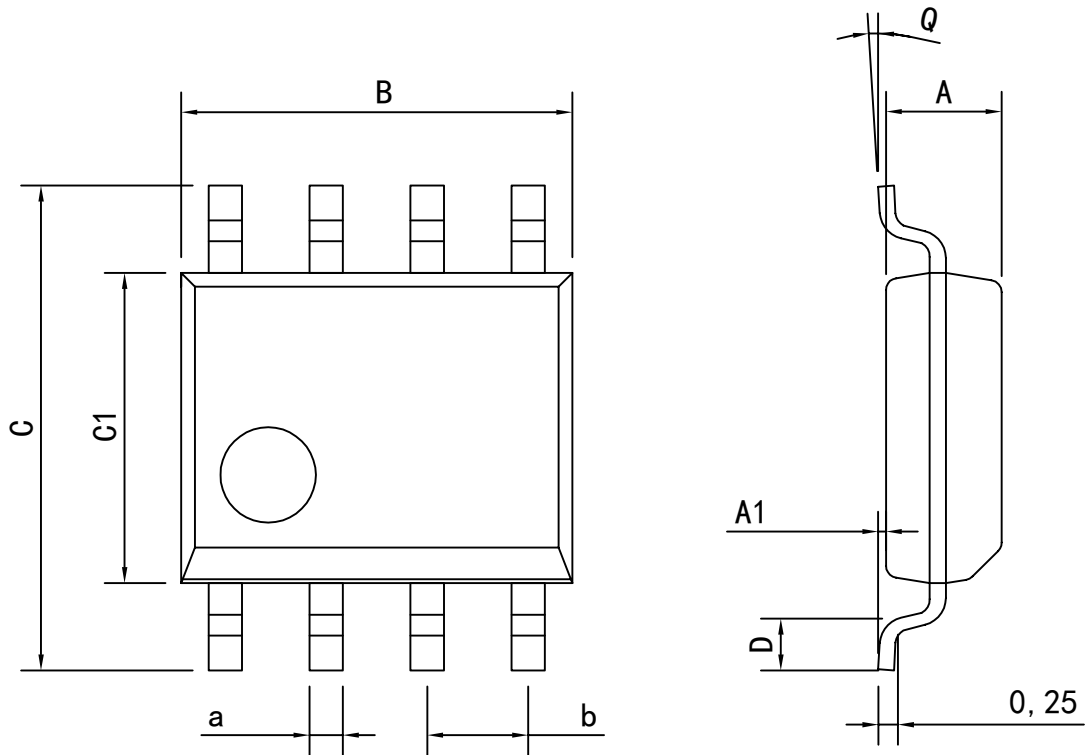
单位 mm

日期 2023-6-27

图纸幅面 A4



第一角法



UNIT: mm

DIM.	A	A1	B	C	C1	D	Q	a	b			
MIN	1.35	0.05	4.90	5.80	3.80	0.40	0°	0.35	1.27			
MAX	1.55	0.20	5.10	6.20	4.00	0.80	8°	0.45	BSC			